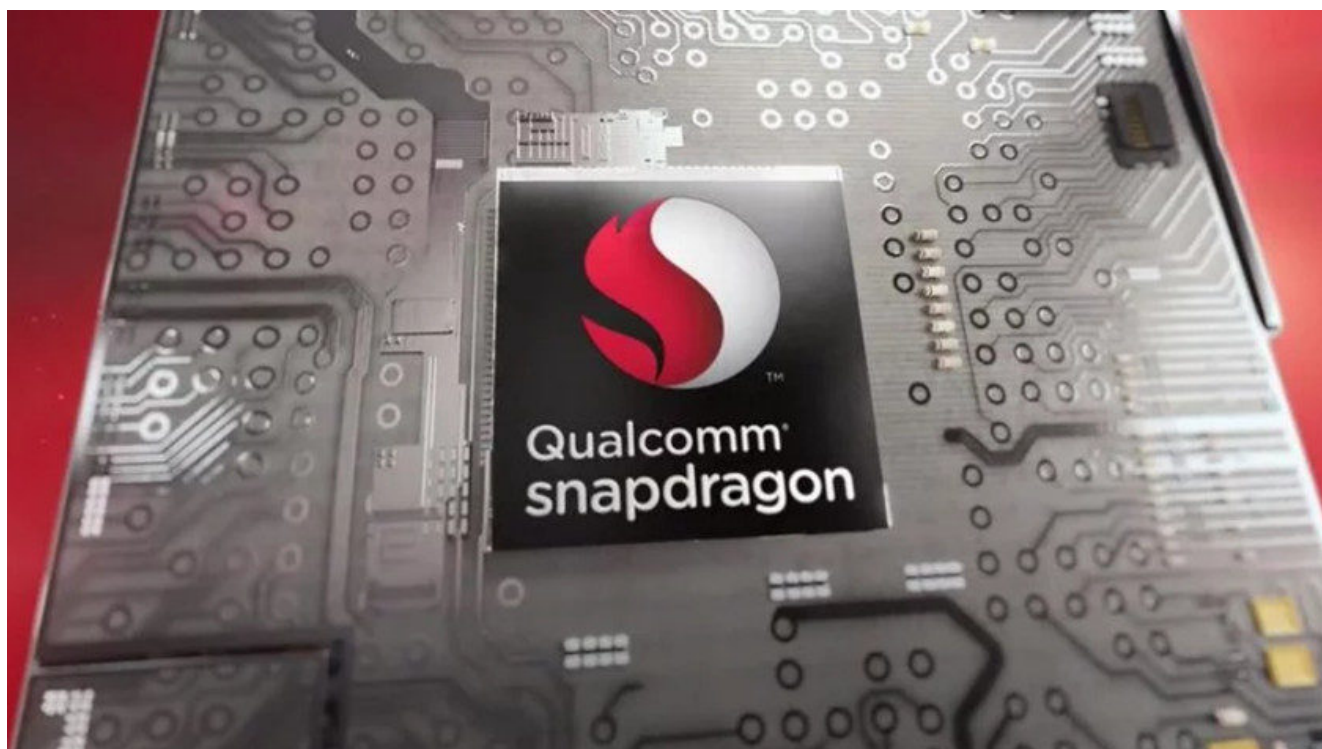


Snapdragon 670, otro chipset Qualcomm para 2018



Snapdragon 670 será otro de los chipset móviles que Qualcomm comercialice en 2018 junto al poderoso Snapdragon 845 destinado a los tope de gama.

Snapdragon 670 es un desarrollo interesante porque está destinado a motorizar smartphones y tablets de **gama media-alta** sin exigir el precio de los buque insignia, pero ofreciendo la suficiente potencia para la gran mayoría de usuarios.

Entre sus novedades, destaca la mejora del proceso de fabricación tecnológica a los **10 nanómetros**. Su CPU tendría un total de ocho núcleos, los mismos que tiene el chip al que sucederá (Snapdragon 660), pero tendrá una arquitectura interna diferente basados en la arquitectura Kryo 360. La GPU también debería ser más potente.

Según la información que llega desde China, soportaría terminales con resoluciones de pantalla hasta WQHD (2560 x

1440 píxeles), 64 Gbytes de capacidad de almacenamiento eMMC 5.1, 6 GB de memoria RAM DDR4X y cámaras trasera de 23 MP y frontal de hasta 13 megapíxeles.

La producción masiva del Snapdragon 670 comenzaría en el primer trimestre de 2018. Los primeros terminales -seguramente con anuncio en el MWC 2018- llegarían en el **segundo trimestre**.

Fuente: muycomputer.